

Station de reprise SMD à air chaud avec aspiration - Hakko FR-810B

Réf. article HK-FR-810B-15

Fabricant Hakko

EAN 4962615047039

Station de reprise SMD à air chaud professionnelle de 670W dotée d'un débit d'air élevé, d'une fonction de préhension par aspiration et d'un indicateur de préhension pour un retrait sûr des composants. Réduit le temps de reprise au tiers par rapport aux modèles classiques.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Hinweis	Es gibt keine Lieferung von Hakko Produkten in die Schweiz
Numéro de tarif douanier	85151990
Pays d'origine	Japon
Plage de température	50-600 °C
Poids	0.0099 kg
Puissance	820 W
Température (max.)	über 550 °C



DESCRIPTION

APERÇU

La Hakko FR-810B est une station de reprise SMD à air chaud haute performance conçue pour le retrait et le remplacement efficaces des composants montés en surface sur des circuits imprimés à forte capacité thermique. Avec une puissance de 670W et un débit d'air important, elle offre des performances de chauffe supérieures tout en réduisant les contraintes thermiques exercées sur les circuits imprimés et les composants.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Puissance élevée de 670W avec diffusion d'air chaud à grand volume pour un chauffage rapide des composants
- Fonction de préhension par aspiration avec ventouse intégrée pour un retrait des composants sûr et sans dommage
- Indicateur de préhension pour l'activation pré-réglée de l'aspiration après la fusion du joint de brasure
- Conception de buse avancée avec événements internes pour une répartition uniforme de la chaleur par convection
- Fonction de pré-réglages en chaîne pour une programmation simplifiée des profils thermiques
- Réduit le temps de reprise à environ un tiers par rapport aux stations à air chaud classiques
- Minimise l'impact thermique sur les circuits imprimés et les composants adjacents

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance	670W
Débit d'air	Volume élevé (spécifications disponibles dans le manuel)
Fonction de préhension par aspiration	Oui, avec indicateur de préhension
Type de buse	Plusieurs options, dont des buses BGA aux caractéristiques de température améliorées
Pays d'origine	Japon

APPLICATIONS

Idéale pour la reprise SMD, le remplacement de composants BGA, la réparation d'assemblages de circuits imprimés haute densité et le profilage thermique de cartes à forte capacité thermique. Convient aux ateliers professionnels de réparation électronique, aux sites de production et aux applications de loisir avancées.

CONTENU DE LA LIVRAISON

Comprend la pièce à main à air chaud, des buses, la ventouse de préhension par aspiration et des accessoires conformément à la liste de colisage. Le manuel d'instructions et la brochure sont disponibles au téléchargement auprès de Hakko.